

关于深圳市爱协生科技股份有限公司 申报第十届宝安区区长质量奖的公示

深圳市爱协生科技股份有限公司（统一社会信用代码：9144030057002846XM）拟申报第十届宝安区区长质量奖。现将该企业的相关情况公示如下：

一、企业基本情况

深圳市爱协生科技股份有限公司成立于2011年，是业内领先的人机交互与智能互联的芯片设计和解决方案提供商，2024年获评国家级专精特新重点“小巨人”。公司主营业务分为芯片设计与智联方案两大版块，芯片设计主要围绕显示、触控、生物传感、联接等人机交互场景布局，面向智能手机、智能穿戴、智能音箱、TWS耳机、平板电脑等消费性电子产品；智联方案核心芯片大部分为自主研发，并配有简单易用的组态软件，实现了芯片级的方案整合，面向智能家电、医疗美容、工业控制、新能源等应用领域。公司员工人数超过320人，其中研发人员占比超70%。

二、企业简要经营情况

以显触交互、传感、图像处理等核心技术为支撑，围绕各类移动智能终端、智能家居、智能物联等应用场景，爱协生科技为客户提供芯片及解决方案。伴随着半导体国产替代浪潮的到来，凭借在行业内的多年积累与创新性产品布局，公司厚积薄发，2022年营业额突破8亿人民币，2024年实现营业收入12.67亿元，增长较为迅速，展现出强劲的发展势头。

三、获奖情况等简要事迹

爱协生科技作为国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，技术创新成果显著，累计获得核心知识产权200余项，研发的显示触控一体驱动芯片（LCD TDDI）性能突出，有力推动了智能终端人机交互体验升级，还设立了广东省集成电路设计工程技术研究中心为技术研发与成果转化提供支撑；2024年荣获深圳市集成电路产业“高质量发展奖”，同年公司AMOLED驱动芯片在行业协会年会上斩获“年度创新产品奖”，获行业权威认可；公司注重产学研协同创新，与深圳大学合作成立“智能健康传感检测技术协同创新中心”，与湖南师范大学成立“光电传感器与应用联合实验室”及“电子信息技术与应用研究生培养创新实践地”，与电子科技大学示范性微电子学院成立“工程实践教育基地”，还与湖南大学、香港城市大学等开展校企项目合作，通过多元合作模式加强技术创新和产品升级，深化产品布局，提升核心竞争力，为半导体国产化进程注入强劲动能。

在人机交互芯片市场表现卓越，覆盖多家主流显示模组厂商，产品在智能终端手机配件市场处于领先地位，尤其在LCD DDIC显示驱动芯片、TDDI芯片等细分领域，市场占有率位

居深圳市第一、行业前三，引领了国产芯片在相关领域的崛起与突破；同时积极践行社会责任，关注行业人才培养，与多所高校建立实习基地，每年为上百名学生提供实习机会，为半导体行业输送新鲜血液，还积极参与社会公益活动，2024年在自然灾害期间捐赠价值数十万元的物资用于灾区救援与重建，展现了良好的企业形象与社会担当。

